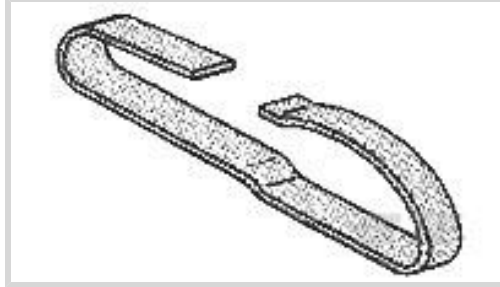




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 闭锁、锁定和固定

连接器硬件附件类型: 止动弹簧

主要产品材料: 不锈钢, 不锈钢, 不锈钢

工作温度 (最大值): 105 °C [221 °F]

工作温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|----------|
| 硬件附件功能 | 闭锁、锁定和固定 |
| 连接器硬件附件类型 | 止动弹簧 |

主体特性

| | |
|----------|---------------|
| 主要产品电镀材料 | 镍 |
| 主要产品材料 | 不锈钢, 不锈钢, 不锈钢 |

使用环境

| | |
|------------|-------------------------------|
| 工作温度 (最大值) | 105 °C [221 °F] |
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C [-40 – 221 °F] |

行业标准

| | |
|--------|------------|
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
|--------|------------|

包装特性

| | |
|------|------|
| 封装数量 | 5000 |
| 封装方法 | 包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工 | 没有超出阈值的受限材料 |

工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)

不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



文档

产品规格

产品规格

英文版本

Connector, AMP-LEAF, .000030 Gold Plated Contacts, DPH Housing

英文版本

产品规格



英文版本

[Connector, AMP-LEAF, Phenolic or Thermoplastic Housing](#)

英文版本

产品规格

英文版本

[Connector, AMP-LEAF, Tin Plated Contact](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[RETAINING SPRING 42973 FOR AMP-LEAF CONNECTORS](#)

英文版本